



平成28年7月4日

各 位

会 社 名 ダブル・スコープ株式会社
代表者名 代表取締役社長 崔 元 根
(コード番号 6619 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 兼経営企画本部長
竹 居 邦 彦
(TEL 03 - 5436 - 7155)

コミット型タームローン 140 億円契約完了に関するお知らせ

当社は、平成28年5月30日に開示した「コミット型タームローン総額 100 億円組成に関するお知らせ」で開示致しました内容につきましてはその総額を 40 億円増額の上、契約締結が完了いたしましたのでお知らせいたします。

1. 契約金額

総額 140 億円 (4 本の個別契約)

2. 資金使途

	変更前	変更後 (増額後)
総額	100 億円	140 億円
設備投資金額	新工場用地における投資総額 315 億円相当のうち、第 1 段階として生産設備 135 億円、コーティング装置を含むその他付帯設備 <u>50 億円程度</u>	新工場用地における投資総額 315 億円相当のうち、第 1 段階として生産設備 135 億円、コーティング装置を含むその他付帯設備 <u>75 億円程度</u>
資金調達金額	増資資金 85 億円 銀行融資 <u>100 億円</u>	増資資金 70 億円 銀行融資 <u>140 億円</u>

当社のリチウムイオン二次電池用セパレータにおきましては現在、民生機器用途では大手リチウムイオンバッテリーメーカーからの受注拡大、電気自動車 (EV) 等の車載用途においてはグローバルな市場拡大を受け旺盛な需要が見込まれております。

当社韓国子会社 W-SCOPE KOREA CO., LTD. では使用中の梧倉科学産業団地内の敷地では 6 本のラインが稼働中であり、7 本の建設計画が進行中であります。これらに加え当社グループでは、新たに、欧米、日本、韓国、中国等の幅広い顧客からの高容量バッテリー向け需要の高まりに応えるためコーティング装置等への積極投資を見込んで増額設定するものであります。

3. 契約内容

(1) コミット型タームローン

- ①借入先 株式会社みずほ銀行
- ②借入限度額 50 億円
- ③満期日 平成 37 年 6 月

(2) コミット型タームローン

- ①借入先 株式会社三井住友銀行
- ②借入限度額 50 億円
- ③満期日 平成 37 年 6 月

(3) コミット型タームローン

- ①借入先 株式会社三菱東京UFJ銀行
- ②借入限度額 25 億円
- ③満期日 平成 37 年 6 月

(4) コミット型タームローン

- ①借入先 株式会社横浜銀行
- ②借入限度額 15 億円
- ③満期日 平成 37 年 6 月

4. 今後の見通し

本契約締結及び本契約に基づく資金の借入による平成 28 年 12 月期の業績に与える影響は軽微であります。

※コミット型タームローンとは一定金額を上限として予め実行可能期間を定め、数回に分けて借り入れることが可能なタームローンをいいます。

以 上